



**publish  
industry  
verlag**

- Stromversorgung & Leistungselektronik
- Passive Bauelemente & Elektromechanik
- Distribution & Dienstleistung
- Entwicklungstools & Prototyping
- Verbindungstechnik & Wireless
- Embedded-Systeme & Mikrocontroller
- Software & Security
- Displays & HMI
- Entwicklungsleiter

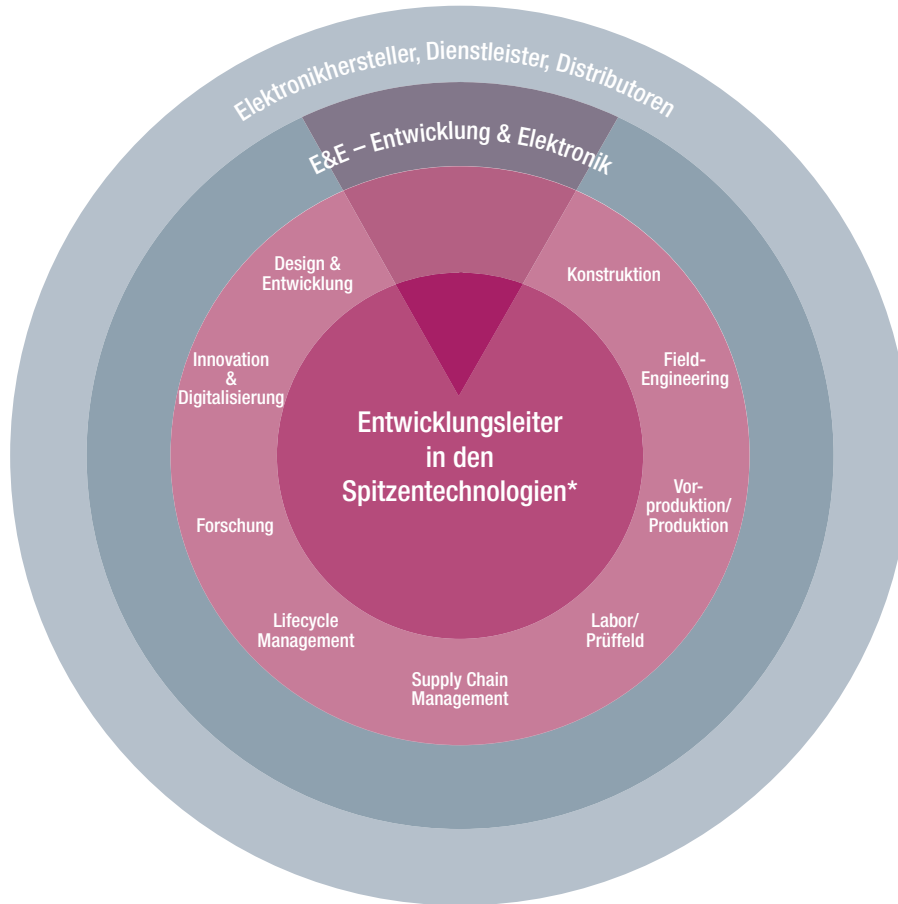
# MEDIADATEN 2020

**E&E – ENTWICKLUNG & ELEKTRONIK**  
MAGAZINES | DIGITAL & SERVICES | EVENTS



MediaShop  
[publish-industry.net/shop](https://publish-industry.net/shop)

# DIE LESER DER E&E – ENTWICKLUNG & ELEKTRONIK



Die E&E-Printausgabe erhalten

**15.401**

Print-Abonnenten

**+**

**9.500**

E-Paper-Abonnenten

\*Die E&E erhalten alle Entwicklungsleiter deutscher Spitzentechnologie-Unternehmen größer 100 Mitarbeiter.

# E&E MEDIENKONZEPT



Entwicklung & Elektronik, das heißt: die Elektronikwelt mit anderen Augen sehen. Mit technischem Tiefgang, emotionalen Reportagen, themenspezifische Experteninterviews und praxisnahen Anwenderberichten wirft das **E&E-Magazin** einen 360-Grad-Blick auf die aktuellen und zukünftigen Lösungen und Entwicklungen der Elektronik-Branche.

Wir sind überzeugt, dass Elektronik heute mehr denn je die Grundlage für eine Vielzahl wegweisender und spannender Industrieanwendungen bildet. Erst sie ermöglicht, einzigartige Produkte in Branchen wie Maschinenbau, Automotive-Sektor oder Medizintechnik zu entwickeln.

Mit Leidenschaft, Inspiration und Emotionen adressiert die E&E die Zielgruppe der **Entwicklungsleiter und Entwickler in den Spitzentechnologien**. Wir liefern durch tiefgreifende Analysen, aussagefähige Umfragen zu wichtigen Technologietrends und nutzerorientierte Marktzahlen entscheidende Ideen für neuartige Elektronikdesigns und Lösungen. Das einzigartige und aufregende Design der **E&E** und unseres Industriportals **INDUSTR.com** unterstreicht unsere Begeisterung für Elektronik und garantiert einen nachhaltigen Wissenstransfer zu den Lesern.

Welche Faszination von der Elektronikwelt ausgeht, erfahren sie auch in unserem neuen **E&E-Kompodium „The 100“**. Dort kommen herausragende Köpfe der Branche zu Wort und geben einen exklusiven Einblick in die Megatrends der Zukunft. Das E&E-Kompodium wird somit zu einem unentbehrlichen Referenzbuch für jedes Hightech-Unternehmen.

**Bernhard Haluschak** Managing Editor E&E

## INHALTSÜBERSICHT

Medienkonzept	S. 2-3
Termin- & Themenplan	S. 4-9
E&E-Kompodium	S. 10
Analysen	S. 11
Werbeformen, Preise & Daten	S.12-14
Campaigning	S. 15
Digital Marketing Package	S. 16
INDUSTRY.forward Summit 2020	S. 17
Netzwerkveranstaltungen	S. 18
Markenversprechen	S. 19
Ansprechpartner	S. 20

# E&E MAGAZIN & WEEK-NEWSLETTER – TERMINE & THEMEN

Rubriken	Themen
<b>E&amp;E-Fokusthema</b>	Embedded-Systeme, LED & Co., Power & Energieeffizienz, Verbindungstechnik, Automotive, Bahntechnik, E-Mobility, Electronica-Trends
<b>E&amp;E-Spezial</b>	Optoelektronik, IoT / IIoT, 5G & Wireless-Technologien, Distributoren-Guide, Sensorik & Predictive Maintenance, Passive & aktive Kühlung, Leistungselektronik-Guide, Medizintechnik
<b>Stromversorgung &amp; Leistungselektronik</b>	Netzteile, Wandler, Akkumulatoren, Batterien, Ladetechnik, IGBTs, MOSFETs, Thyristoren, Smart-Power-ICs, Diskrete Bauteile, Power-Management
<b>Passive Bauelemente &amp; Elektromechanik</b>	Kondensatoren, Widerstände, Induktivitäten, Quarze, Oszillatoren, Transformatoren, Drosseln, Spulen, Filter, Ferrite, Keramika, Gehäuse, Kühltechnik, Backplanes, Relais, Wärmeleitmaterialien, Zubehör
<b>Distribution &amp; Dienstleistung</b>	Bauteilebeschaffung, Technische Beratung, EMV-Dienstleistungen, Supply-Chain-Management, Logistik, Online-Services, Obsoleszenzmanagement, Bauteilenachverfolgbarkeit
<b>Entwicklungstools &amp; Prototyping</b>	Chip- & PCB-Design, EDA-Tools, CAD/CAE-Werkzeuge, Entwicklungstools, EMS, Prototypenfertigung, 3D-Druck, Simulation, Entwicklungskits & -boards, Messtechnik, Testsoftware, Halbleitermaterialien, Validierung, Debugging, Verifikation
<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b>	Steckverbinder, Klemmen, Anschlussstechnik, Kabel, Lichtwellenleiter, Wireless-Technologien, Netzwerktechnik, Messtechnik für Verbindungskomponenten
<b>Embedded-Systeme &amp; Mikrocontroller</b>	Embedded-Boards & -Module, IPCs, Plattformen, MCUs, DSPs, FPGAs, SoCs, Chipsätze, Prozessorarchitekturen, Speicher, Sensoren, Makerboards
<b>Software &amp; Security</b>	Betriebssysteme, Embedded-Software, Lizenzierung, Software-Engineering, Hardware- & Software-Security, Cloud-Computing, Datenanalyse
<b>Displays &amp; HMI</b>	Displaytechnologien, Ansteuerelektronik, Display-Integration, Touch-Technologien, Eingabesysteme, Schalter, Taster, Tastaturen
<b>Entwicklungsleiter</b>	Projektmanagement, Prozessautomatisierung, Prozessoptimierung, Human Resources, agile Entwicklungsmethoden, Qualitätsmanagement, Technologien & Trends

Ausgabe	Rubriken	Themen	Messen	Termine
1 + MTB Embedded World	<b>E&amp;E-Fokusthema</b>	<b>Embedded-Systeme</b>	<b>Embedded World</b> 25. - 27.02.2020	ET 19.02.2020
	<b>E&amp;E-Spezial</b>	<b>Optoelektronik</b>		DU 24.01.2020
	<b>Stromversorgung &amp; Leistungselektronik</b>	<b>Leistungselektronik</b>		AS 21.01.2020
	<b>Passive Bauelemente &amp; Elektromechanik</b>	<b>Gehäuse und Kühlung</b>		RS 07.01.2020
	<b>Distribution &amp; Dienstleistung</b>	<b>Distribution</b>		
	<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b>	<b>Wireless &amp; Netzwerktechnik</b>		
	<b>Software &amp; Security</b>	<b>Security in der Elektronik</b>		
	<b>Displays &amp; HMI</b>	<b>Display-Technologien</b>		

Jan.

<i>Week 1+2</i>	<b>Stromversorgung &amp; Leistungselektronik</b> (08.01.20)	<i>Week 3</i>	<b>Displays &amp; HMI</b> (13.01.20)
<i>Week 4</i>	<b>Passive Bauelemente &amp; Elektromechanik</b> (20.01.20)	<i>Week 5</i>	<b>Distribution &amp; Dienstleistung</b> (27.01.20)

Feb.

<i>Week 6</i>	<b>Entwicklungstools &amp; Prototyping</b> (03.02.20)	<i>Week 7</i>	<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b> (10.02.20)
<i>Week 7a</i>	<b>News</b> (12.02.20) Embedded World	<i>Week 8</i>	<b>Embedded-Systeme &amp; Mikrocontroller</b> (17.02.20)
<i>Week 8a</i>	<b>News</b> (19.02.20) Embedded World	<i>Week 9</i>	<b>Displays &amp; HMI</b> (24.02.20)
<i>Week 9a</i>	<b>News</b> (26.02.20)		

Ausgabe	Rubriken	Themen	Messen	Termine
2	<b>E&amp;E-Fokusthema</b>	<b>LED &amp; Co.</b>		ET 10.03.2020
	<b>E&amp;E-Spezial</b>	<b>IoT / IIoT</b>		DU 13.02.2020
	<b>Stromversorgung &amp; Leistungselektronik</b>	<b>Netzteile &amp; Wandler</b>		AS 10.02.2020
	<b>Distribution &amp; Dienstleistung</b>	<b>EMV &amp; ESD</b>		RS 27.01.2020
	<b>Entwicklungstools &amp; Prototyping</b>	<b>Prototypenfertigung &amp; EMS</b>		
	<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b>	<b>Steckverbinder &amp; Klemmen</b>		
	<b>Embedded-Systeme &amp; Mikrocontroller</b>	<b>Embedded-Boards &amp; IPCs</b>		
	<b>Displays &amp; HMI</b>	<b>Schalter &amp; Taster</b>		

März

<i>Week 10</i>	<b>Stromversorgung &amp; Leistungselektronik</b> (02.03.20)	<i>Week 10a</i>	<b>News</b> (04.03.20)
<i>Week 11</i>	<b>Passive Bauelemente &amp; Elektromechanik</b> (09.03.20)	<i>Week 11a</i>	<b>News</b> (11.03.20)
<i>Week 12</i>	<b>Distribution &amp; Dienstleistung</b> (16.03.20)	<i>Week 13</i>	<b>Software &amp; Security</b> (23.03.20)
<i>Week 14</i>	<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b> (30.03.20)		

ET: Erscheinungstermin | DU: Druckunterlagenschluss | AS: Anzeigenschluss | RS: Redaktionsschluss | MTB: Messe-Taschenbuch | Week: Newsletter

# E&E MAGAZIN & WEEK-NEWSLETTER – TERMINE & THEMEN

Ausgabe	Rubriken	Themen	Messen	Termine
3	<b>E&amp;E-Fokusthema</b>	<b>Power &amp; Energieeffizienz</b>		ET 14.04.2020
	<b>E&amp;E-Spezial</b>	<b>5G &amp; Wireless-Technologien</b>		DU 17.03.2020
	<b>Passive Bauelemente &amp; Elektromechanik</b>	<b>Passive Bauelemente</b>		AS 12.03.2020
	<b>Entwicklungstools &amp; Prototyping</b>	<b>3D-Druck &amp; Additive Fertigung</b>		RS 27.02.2020
	<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b>	<b>Kabel &amp; alternative Verbindungen</b>		
	<b>Embedded-Systeme &amp; Mikrocontroller</b>	<b>CPU &amp; Speicher und Co.</b>		
	<b>Software &amp; Security</b>	<b>Embedded-Software &amp; Betriebssysteme</b>		
	<b>Displays &amp; HMI</b>	<b>Virtual Reality &amp; 3D-Displays</b>		

April

<i>Week 15</i>	<b>Embedded-Systeme &amp; Mikrocontroller</b> (06.04.20)	<i>Week 15a</i>	<b>News</b> (08.04.20)
<i>Week 16</i>	<b>Software &amp; Security</b> (14.04.20)	<i>Week 16a</i>	<b>News</b> (16.04.20)
<i>Week 17</i>	<b>Entwicklungstools &amp; Prototyping</b> (20.04.20)	<i>Week 18</i>	<b>Stromversorgung &amp; Leistungselektronik</b> (27.04.20)
<i>Week 18a</i>	<b>News</b> (29.04.20)		

Ausgabe	Rubriken	Themen	Messen	Termine
4	<b>E&amp;E-Fokusthema</b>	<b>Verbindungstechnik</b>		ET 18.05.2020
	<b>E&amp;E-Spezial</b>	<b>Distributoren-Guide</b>		DU 21.04.2020
	<b>Stromversorgung &amp; Leistungselektronik</b>	<b>Akkus &amp; Ladetechnik</b>		AS 16.04.2020
	<b>Passive Bauelemente &amp; Elektromechanik</b>	<b>Elektromechanik</b>		RS 31.03.2020
	<b>Entwicklungstools &amp; Prototyping</b>	<b>Entwicklungs-Tools &amp; Simulation</b>		
	<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b>	<b>Wireless &amp; Netzwerktechnik</b>		
	<b>Embedded-Systeme &amp; Mikrocontroller</b>	<b>Makerboards</b>		
	<b>Software &amp; Security</b>	<b>Cloud-Computing &amp; Künstliche Intelligenz</b>		

Mai

<i>Week 19</i>	<b>Passive Bauelemente &amp; Elektromechanik</b> (04.05.20)	<i>Week 20</i>	<b>Displays &amp; HMI</b> (11.05.20)
<i>Week 21</i>	<b>Distribution &amp; Dienstleistung</b> (18.05.20)	<i>Week 22</i>	<b>Entwicklungstools &amp; Prototyping</b> (25.05.20)

ET: Erscheinungstermin | DU: Druckunterlagenschluss | AS: Anzeigenschluss | RS: Redaktionsschluss | MTB: Messe-Taschenbuch | Week: Newsletter

Ausgabe	Rubriken	Themen	Messen	Termine
5	<b>E&amp;E-Fokussthema</b>	<b>Automotive</b>	<b>Automotive Testing Expo</b> 16. - 18.06.2020 <b>Sensor+Test</b> 23. - 25.06.2020 <b>PCIM</b> 28. - 30.07.2020 <b>SMTconnect</b> 28. - 30.07.2020	ET 11.06.2020
	<b>E&amp;E-Spezial</b>	<b>Sensorik &amp; Predictive Maintenance</b>		DU 14.05.2020
	<b>Passive Bauelemente &amp; Elektromechanik</b>	<b>Passive Bauelemente</b>		AS 11.05.2020
	<b>Distribution &amp; Dienstleistung</b>	<b>Entwicklungsdienstleistungen</b>		RS 24.04.2020
	<b>Entwicklungstools &amp; Prototyping</b>	<b>Chip- &amp; Prototypenfertigung</b>		
	<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b>	<b>Steckverbinder &amp; Klemmen</b>		
	<b>Embedded-Systeme &amp; Mikrocontroller</b>	<b>Embedded-Boards &amp; IPCs</b>		
	<b>Displays &amp; HMI</b>	<b>Eingabesysteme</b>		

Juni

<i>Week 23</i>	<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b> (02.06.20)	<i>Week 24</i>	<b>Embedded-Systeme &amp; Mikrocontroller</b> (08.06.20)
<i>Week 24a</i>	<b>News</b> (10.06.20) Automotive Testing Expo, Sensor + Test	<i>Week 25</i>	<b>Displays &amp; HMI</b> (15.06.20)
<i>Week 25a</i>	<b>News</b> (17.06.20) Automotive Testing Expo, Sensor + Test	<i>Week 26</i>	<b>Stromversorgung &amp; Leistungselektronik</b> (22.06.20)
<i>Week 27</i>	<b>Software &amp; Security</b> (29.06.20)		

Kompendium

# E&E-Kompendium 2020/21

Die Macher der Elektronik-Welt

ET  
03.07.2020  
  
DU  
05.05.2020  
  
AS  
27.04.2020  
  
RS  
05.02.2020

Juli

<i>Week 28</i>	<b>Passive Bauelemente &amp; Elektromechanik</b> (06.07.20)	<i>Week 29</i>	<b>Distribution &amp; Dienstleistung</b> (13.07.20)
<i>Week 30</i>	<b>Entwicklungstools &amp; Prototyping</b> (20.07.20)	<i>Week 31</i>	<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b> (27.07.20)

Aug.

<i>Week 32</i>	<b>Software &amp; Security</b> (03.08.20)	<i>Week 33</i>	<b>Embedded-Systeme &amp; Mikrocontroller</b> (10.08.20)
<i>Week 34</i>	<b>Displays &amp; HMI</b> (17.08.20)	<i>Week 35</i>	<b>Stromversorgung &amp; Leistungselektronik</b> (24.08.20)
<i>Week 36</i>	<b>Distribution &amp; Dienstleistung</b> (31.08.20)		

ET: Erscheinungstermin | DU: Druckunterlagenschluss | AS: Anzeigenschluss | RS: Redaktionsschluss | MTB: Messe-Taschenbuch | Week: Newsletter


# E&E MAGAZIN & WEEK-NEWSLETTER – TERMINE & THEMEN


Ausgabe	Rubriken	Themen	Messen	Termine
6	<b>E&amp;E-Fokusthema</b>	<b>Bahntechnik</b>	<b>Innotrans</b> 22. - 25.09.2020  <b>Light + Building</b> 27.09. - 02.10.2020  <b>IAA Nutzfahrzeuge</b> 24.09. - 01.10.2020	ET 15.09.2020
	<b>E&amp;E-Spezial</b>	<b>Passive &amp; aktive Kühlung</b>		DU 20.08.2020
	<b>Stromversorgung &amp; Leistungselektronik</b>	<b>Leistungselektronik</b>		AS 17.08.2020
	<b>Distribution &amp; Dienstleistung</b>	<b>Distribution im Wandel</b>		RS 03.08.2020
	<b>Entwicklungstools &amp; Prototyping</b>	<b>Elektronikfertigung</b>		
	<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b>	<b>Wireless-Technologien</b>		
	<b>Embedded-Systeme &amp; Mikrocontroller</b>	<b>Plattformen</b>		
	<b>Software &amp; Security</b>	<b>Simulationstools</b>		
Sept. <i>Week 37</i>	<b>Entwicklungstools &amp; Prototyping</b> (07.09.20)	<i>Week 38</i>	<b>Passive Bauelemente &amp; Elektromechnik</b> (14.09.20)	
<i>Week 38a</i>	<b>News</b> (16.09.20) Innotrans, IAA Nutzfahrzeuge	<i>Week 39</i>	<b>Embedded-Systeme &amp; Mikrocontroller</b> (21.09.20)	
<i>Week 39a</i>	<b>News</b> (23.09.20) IAA Nutzfahrzeuge	<i>Week 40</i>	<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b> (28.09.20)	

Ausgabe	Rubriken	Themen	Messen	Termine
7	<b>E&amp;E-Fokusthema</b>	<b>E-Mobility</b>	<b>eMove360°</b> 20. - 22.10.2020	ET 08.10.2020
	<b>E&amp;E-Spezial</b>	<b>Leistungselektronik-Guide</b>		DU 14.09.2020
	<b>Passive Bauelemente &amp; Elektromechnik</b>	<b>Transformatoren, Spulen &amp; Filter</b>		AS 09.09.2020
	<b>Distribution &amp; Dienstleistung</b>	<b>Obsoleszenz- &amp; Supply-Chain-Management</b>		RS 26.08.2020
	<b>Entwicklungstools &amp; Prototyping</b>	<b>Designstools, Entwicklungs-Kits &amp; Simulation</b>		
	<b>Embedded-Systeme &amp; Mikrocontroller</b>	<b>SOCs, FPGAs &amp; DSPs, Speichertechnologien</b>		
	<b>Software &amp; Security</b>	<b>Embedded-Software &amp; Betriebssysteme</b>		
	<b>Displays &amp; HMI</b>	<b>Displaytechnik &amp; -Integration</b>		
Okt. <i>Week 41</i>	<b>Software &amp; Security</b> (05.10.20)	<i>Week 42</i>	<b>Displays &amp; HMI</b> (12.10.20)	
<i>Week 42a</i>	<b>News</b> (14.10.20) eMove360°	<i>Week 43</i>	<b>Stromversorgung &amp; Leistungselektronik</b> (19.10.20)	
<i>Week 43a</i>	<b>News</b> (21.10.20) eMove 360°	<i>Week 44</i>	<b>Passive Bauelemente &amp; Elektromechnik</b> (26.10.20)	
<i>Week 44a</i>	<b>News</b> (28.10.20)			

ET: Erscheinungstermin | DU: Druckunterlagenschluss | AS: Anzeigenschluss | RS: Redaktionsschluss | MTB: Messe-Taschenbuch | Week: Newsletter



Ausgabe	Rubriken	Themen	Messen	Termine
	<b>E&amp;E-Fokussthema</b>	Electronica-Trends	<b>electronica</b> 10. - 13.11.2020 <b>Semicon Europa</b> 10. - 13.11.2020 <b>Medica/Compamed</b> 16. - 19.11.2020 <b>SPS</b> 24. - 26.11.2020 <b>Automatica</b> 08.-11.12.2020	ET 10.11.2020
	<b>E&amp;E-Spezial</b>	Medizintechnik		DU 15.10.2020
	<b>Stromversorgung &amp; Leistungselektronik</b>	Netzteile & Wandler		AS 12.10.2020
	<b>Passive Bauelemente &amp; Elektromechanik</b>	Gehäuse & Kühltechnik		RS 28.09.2020
	<b>Distribution &amp; Dienstleistung</b>	Distribution		
	<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b>	Netzwerktechnik		
	<b>Software &amp; Security</b>	Big Data & Data Analytics		
<b>Displays &amp; HMI</b>	Schalter, Taster & Tastaturen			

Ausgabe	Rubriken	Themen	Messen	Termine
	<b>E&amp;E Cover Topic</b>	Electronica Trends	<b>electronica</b> 10. - 13.11.2020 <b>Semicon Europa</b> 10. - 13.11.2020 <b>Medica/Compamed</b> 16. - 19.11.2020 <b>SPS</b> 24. - 26.11.2020 <b>Automatica</b> 08.-11.12.2020	ET 10.11.2020
	<b>E&amp;E Special</b>	Medical Technology		DU 15.10.2020
	<b>Power Supply &amp; Power Electronics</b>	Power Electronics & Automotive		AS 12.10.2020
	<b>Passive Components &amp; Electromechanic</b>	Components & Electromechanics		RS 28.09.2020
	<b>Designtools &amp; Prototyping</b>	EMS & Test and Measurement		
	<b>Connection Methods &amp; Wireless</b>	Connection Technology & Network Engineering		
	<b>Embedded Systems &amp; Microcontrollers</b>	Embedded Platforms & Semiconductors and Sensors		
<b>Displays &amp; HMI</b>	Display Technology			

Nov.	<i>Week 45</i>	<b>Entwicklungstools &amp; Prototyping</b> (02.11.20)	<i>Week 45a</i>	<b>News</b> (04.11.20) electronica, Semicon Europa, Medica/Compamed, SPS
	<i>Week 46</i>	<b>Embedded-Systeme &amp; Mikrocontroller</b> (09.11.20)	<i>Week 46a</i>	<b>News</b> (11.11.20) Medica/Compamed, SPS
	<i>Week 47</i>	<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b> (16.11.20)	<i>Week 47a</i>	<b>News</b> (19.11.20) SPS
	<i>Week 48</i>	<b>Displays &amp; HMI</b> (23.11.20)	<i>Week 49</i>	<b>Software &amp; Security</b> (30.11.20)
Dez.	<i>Week 50</i>	<b>Distribution &amp; Dienstleistung</b> (07.12.20)	<i>Week 51</i>	<b>Stromversorgung &amp; Leistungselektronik</b> (14.12.20)
	<i>Week 52</i>	<b>Verbindungstechnik &amp; Wireless</b> (21.12.20)		

ET: Erscheinungstermin | DU: Druckunterlagenschluss | AS: Anzeigenschluss | RS: Redaktionsschluss | MTB: Messe-Taschenbuch | Week: Newsletter

# E&E KOMPENDIUM 2020/2021 – DIE MACHER DER ELEKTRONIK-WELT

**Wer & was prägt die Elektronikindustrie 2020/2021?**

**Wer sind die Innovatoren, die die technologischen Quantensprünge vollbringen?**

**Wo finden sich die mutigen Querdenker, die sich lieber selbst disruptieren, bevor es andere tun?**

## KONZEPT

Einmal jährlich stellt das E&E-Kompodium den 100 herausragenden Köpfen der Elektronikindustrie die Frage „Wie verändern Sie die Zukunft?“ und präsentiert in einer exklusiven Zusammenstellung Ideen & Entwicklungen, Einschätzungen & Ausblicke, die die Zukunft prägen.

## NUTZEN

Das E&E-Kompodium ist das Medium an der Schnittstelle von inspirierenden Köpfen und praktischer Umsetzung. In Kombination mit den Rubriken, die die führenden Anbieter präsentieren, ist es ein Referenzbuch, das den Namen verdient. – Bewusst umgesetzt als hochwertige Print-Jahrespublikation.

Als Werbeträger ist das E&E-Kompodium der persönlichste Weg zu Ihrer Zielgruppe – seriös, hochrelevant, emotional, vorausblickend.

## LESER

Die Leser des E&E-Kompodiums sind verantwortliche Fachkräfte und Ingenieure im Entwicklungsprozess moderner Elektronikprodukte – Führungskräfte und Entscheider in der Elektronikindustrie sowie Entwicklungsleiter in Schlüsselindustrien.



„The 100“  
Innovatoren, Querdenker, Entwickler –  
es sind Menschen, die Fortschritt  
schaffen und es sind Menschen, die die  
Elektronik-Welt prägen und die Zukunft  
gestalten.

7.900

handverlesene Print-Empfänger

+ 9.500

E-Paper-Abonnenten

# E&E ANALYSEN

## AUFLAGENANALYSE MAGAZIN & KOMPENDIUM

	MAGAZIN	KOMPENDIUM
<b>Verbreitete Auflage Gesamt</b>	<b>24.901**</b>	<b>17.400**</b>
Druckauflage	16.000*	8.500**
<b>Verbreitete Auflage Print</b>	<b>15.401*</b>	<b>7.900**</b>
davon Ausland	160*	130**
davon sonstiger Verkauf	2.615*	1.104**
Archiv-, Beleg-, Restexemplare	599*	600**
<b>Verbreitete Auflage E-Paper</b>	<b>9.500**</b>	<b>9.500**</b>

## AUFLAGENANALYSE NEWSLETTER\*\*

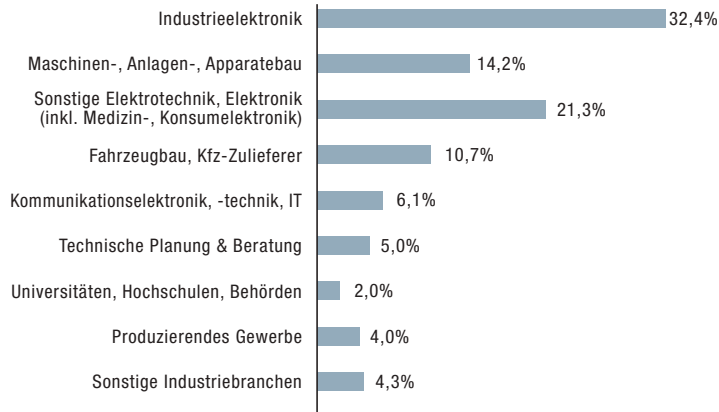
	E&Eweek-NEWSLETTER	INDUSTR.HIGHLIGHTS
<b>versendete E-Mail Auflage (1 mal wöchentlich)</b>	<b>9.500</b>	<b>18.000</b>
... davon Ausland	372	589
<b>Öffnungsrate</b>	<b>33%</b>	<b>39%</b>
Klickrate	21%	22%

\* lt. IVW, 1. Quartal 2019

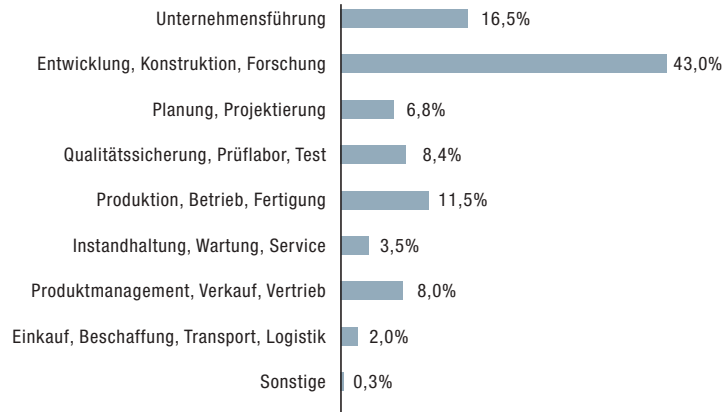
\*\* Verlagsangabe: Durchschnittswerte 2019

Weitere Analysen finden Sie unter: [shop.publish-industry.net/analysen](http://shop.publish-industry.net/analysen)

## EMPFÄNGERANALYSE BRANCHEN\*\*\*



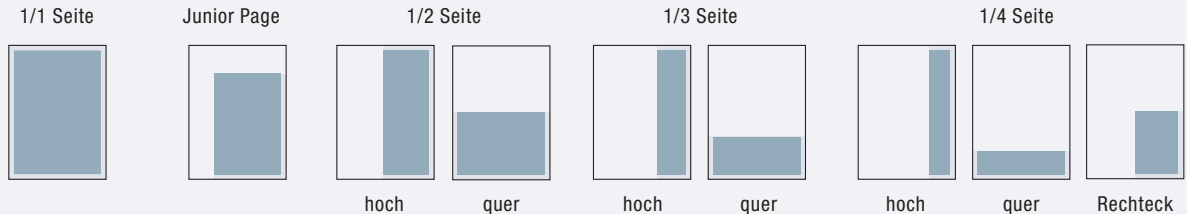
## EMPFÄNGERANALYSE AUFGABENBEREICH\*\*\*



\*\*\* Verlagsangabe: Durchschnittswerte 2019 für Magazin, E&Eweek-Newsletter, Kompendium

# E&E WERBEFORMEN, PREISE & DATEN – PRINT

## STANDARD-FORMATANZEIGEN



	1/1 Seite	Junior Page	1/2 Seite	1/3 Seite	1/4 Seite
PREIS	7.450,-	4.340,-	3.930,-	2.700,-	2.150,-
FLATRATE <sup>1</sup> 10 PRINTAUSGABEN	40.980,-	23.870,-	21.620,-	14.850,-	11.830,-
CROSSFLAT <sup>1</sup> 10 PRINTAUSGABEN	40.980,-	23.870,-	21.620,-	14.850,-	11.830,-
SATZSPIEGEL* B x H (mm)	178 x 232**	133 x 174	87 x 232 / 178 x 114	56 x 232 / 178 x 75	42 x 232 / 178 x 55 / 87 x 114
ANSCHNITT* B x H (mm)	210 x 275**	149 x 197	103 x 275 / 210 x 135	72 x 275 / 210 x 98	58 x 275 / 210 x 78 / 103 x 135

\* Gilt für alle Anzeigenformate in E&E-Entwicklung & Elektronik und E&E-Kompendium.  
Bitte beachten Sie, dass für die Magazin-Ausgaben eine Verkleinerung um ca. 4 Prozent stattfindet. Analog werden auch die gelieferten Anzeigenmotive um ca. 4 Prozent verkleinert.  
Bitte beachten Sie, dass für das Kompendium eine Verkleinerung um 19 Prozent stattfindet. Analog werden auch die gelieferten Anzeigenmotive um 19 Prozent verkleinert. **Bitte auf allen Seiten 3 mm Beschnitt zugeben.**

\*\* Gilt ebenfalls für die U2, U3 und U4.

Formate für 1/1-Seite Messe-Taschenbuch:  
Satzspiegel: 78 x 157 mm  
Anschnitt: 100 x 190 mm (Bitte auf allen Seiten 3 mm Beschnitt zugeben.)

Preise inklusive Farbe (CMYK) und Anschnitt in Euro zzgl. MwSt. Für Standard-Formatanzeigen, Beilagen, Einhefter, Werbeformate im Kompendium und Sponsored Posts gewähren wir einen AE-Rabatt in Höhe von 15%.

**Sonderzuschläge:** je Sonderfarbe 1.640,- Euro, bindende Platzierungsvorschriften: +12% auf 4c-Anzeigenpreis

**Rabatte:** Malstaffel: 3 Schaltungen 5% – 6 Schaltungen 10%, Mengenstaffel: 3 Seiten 10% – 6 Seiten 15%  
<sup>1</sup> **Flatrate-Konditionen:** nicht rabattierbar, nicht für Exklusivpräsenzen, Gesamtbuchung vor Belegungsstart erforderlich, Laufzeit maximal 12 Monate, während Laufzeit nicht kündbar, Formatwechsel nicht möglich, Motivwechsel möglich, Berechnung monatlich nach Veröffentlichung, Flatrate: inkludiert immer Kompendium, Crossflat: Medienmarken-übergreifende Belegungen möglich

<sup>2</sup> Beilagen nicht E-Paper-fähig

<sup>3</sup> Produktion erforderlich auf FSC®-zertifiziertem Papier und Druckerei sowie Kennzeichnung auf Lieferschein

<sup>4</sup> Eine ausführliche Beschreibung der markierten Sonderwerbeformen finden Sie in der Präsentation **Ad Specials & Exklusivpräsenzen** unter [shop.publish-industry.net/downloads](http://shop.publish-industry.net/downloads)

Bitte beachten Sie: Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie im Internet unter [www.industr.com/de/AGB](http://www.industr.com/de/AGB).

## AD SPECIALS & EXKLUSIVPRÄSENZEN

MAGAZIN	PREIS
Titelbild-Sponsoring Magazin <sup>4</sup>	9.800,-
Titelbild-Sponsoring Magazin/Messeausgabe	10.800,-
Titelbild-Sponsoring Heft-im-Heft <sup>4</sup>	5.090,-
Promotion „Mittendrin“ (Heftmitte, 4 Seiten) <sup>4</sup>	8.150,-
Promotion „Jubiläum“ (Ausklappformat, 3 Seiten) <sup>4</sup>	7.290,-
Promotion „Made in ... (z. B. Germany)“ (2 Seiten) <sup>4</sup>	6.110,-
Promotion „Spitzenprodukte“ (2 Seiten) <sup>4</sup>	6.110,-
Promotion „Storyboard“ (pro Seite) <sup>4</sup>	3.250,-
Bild-Promotion S/M/L* <sup>4</sup>	4.130,-/7.860,-/10.560,-
Bild-Promotion – Erweitertes Nutzungsrecht	1.170,-
1/1 Umschlagseite U2, U4 / U3	8.344,-/7.450,-
1/3 Seite neben Editorial	3.024,-
1/3 Seite bzw. 1/4 Seite neben Inhaltsverzeichnis	3.024,-/2.408,-
Bild-Sponsoring Rubrik-Opener <sup>4</sup>	4.070,-
Business-Profil (1/1-Seite) <sup>4</sup>	2.360,-

BEILAGEN/EINHEFTER	PREIS
Beilagen <sup>2</sup> (inkl. Porto) bis 25 g/bis 50 g	5.050,-/auf Anfrage
Einhefter 2-seitig bis 135 g/qm / 4-seitig und mehr <sup>3</sup>	5.030,-/auf Anfrage

MESSE-TASCHENBUCH	PREIS
Premium-Sponsoring-Paket Messe-Taschenbuch <sup>4</sup>	8.150,-
Titelbild-Sponsoring Messe-Taschenbuch	3.170,-
1/1 Umschlagseite U2, U3, U4	2.680,-
Showcase S/M (Firmenpräsentation 1/2- bzw. 1/1-Seite)	1.020,-/2.020,-

SONSTIGE LEISTUNGEN	PREIS
Exklusiv-Sponsoring Wand-Jahresplaner 2021 <sup>4</sup>	auf Anfrage
PDF inklusive Nutzungsrecht (druckfähig)	540,-
Editorial-Services, Foto-/Video-Services, Media Services allg. (Tagessatz 8h, zzgl. Reisekosten)	900,-
Nachdruck Redaktionsbericht (Preisbeispiel für 1.000 Stück, 4-seitig, andere Auflagen/Umfänge auf Anfrage) <sup>4</sup>	1.620,-

KOMPENDIUM	PREIS
1/1 Umschlagseite U2, U4 / U3	8.340,-/7.450,-
1/1 Seite neben Inhaltsverzeichnis	8.340,-
Business-Profil (1/1- bzw. 2/1-Seiten) <sup>4</sup>	2.360,-/4.190,-
Feature (2-seitiges Advertorial) <sup>4</sup>	4.130,-
Kategorie-Partner <sup>4</sup>	2.760,-
Audio-Podcast (nur als Audio-Erweiterung für The 100) <sup>4</sup>	1.930,-
Rubrik-Opener (1/1-Seite) <sup>4</sup>	3.250,-
Bild-Promotion inkl. Rubrik-Opener (3 Seiten) <sup>4</sup>	6.200,-
Lesezeichen (ohne Druck) <sup>4</sup>	7.540,-

\* (2,4 oder 6 Seiten Bildstrecke + Storyboard)

Preise inklusive Farbe (CMYK) und Anschnitt (bei Printanzeigen) in Euro zzgl. MwSt.

**Sonderzuschläge:** Messeausgaben +10%, je Sonderfarbe 1.640,- Euro

## DRUCKUNTERLAGEN

Druckunterlagen an: [sales@publish-industry.net](mailto:sales@publish-industry.net)

Bei Anlieferung per E-Mail an eine davon abweichende E-Mail-Adresse leistet der Verlag keine Gewähr für eine korrekte, termingerechte Wiedergabe.

Bevorzugt PDF/X (Normierung für die sichere Übermittlung digitaler Druckvorlagen). Der Verlag haftet nicht bei fehlerhafter Veröffentlichung von Anzeigen, die mit „offenen“ Dateien übermittelt wurden.

- Schmuckfarben (Pantone, HKS usw.) sowie RGB und indizierte Farben bitte in CMYK der Euroskala anlegen.
- Bilder im Dokument sollten möglichst 1:1 platziert werden und mit 300 dpi, Strichbilder mit 1.200 dpi aufgelöst sein.
- Bitte disponierte Anzeigenformate einhalten.

## BEILAGEN

**Minimales** Format: beliebig

**Maximales** Format: Höhe und Breite an allen Seiten jeweils 5 mm kleiner als die Publikation.  
DIN A4-Verarbeitung nach Absprache möglich.

Die Beilagen müssen als fertige Produkte beschnitten und gefalzt geliefert werden und für die maschinelle Weiterverarbeitung geeignet sein. Wir bitten vorab um Vorlage eines verbindlichen Musters, um Komplikationen bei der Produktion zu vermeiden. Beilagen können aus technischen Gründen in den E-Paper-Versionen leider nicht berücksichtigt werden.

## EINHEFTER

**Minimales** Format: mind. A6 (10,5 cm x 14,8 cm mit Kopfbeschnitt)

**Maximales** Format: Format der Publikation  
Einhefter für eine Ausgabe müssen von FSC®-zertifizierten Druckereien auf FSC®-zertifiziertem Papier produziert werden. Die FSC®-Zertifizierung muss auf dem Lieferschein ausgewiesen sein.

Wir bitten vorab um Vorlage eines verbindlichen Musters, um Komplikationen bei der Produktion zu vermeiden. Für die E-Paper-Fassung Ihres Einhefters benötigen wir druckfähige Daten des Einhefters im Format der jeweiligen Publikation.

# E&E WERBEFORMEN, PREISE & DATEN – DIGITAL & SERVICES

WEEK-NEWSLETTER	PREIS
Sponsored Post <i>Text-Bild-Promotion</i>	990,-
Sponsored Post „Umfrage“	1.990,-
Super Banner	990,-
Zuschlag – Platzierung (1. & 2. Platz)	zzgl. 110,-
Zuschlag – Messemonat*	zzgl. 200,-
DIRECT-MAILING	PREIS
Single-E-Mail-Shot (Mind. 5.000 Empfänger)	1,20/Adresse
DIGITAL MARKETING PACKAGE	PREIS
Power Publishing, Success Monitoring, Digital Expertise, NEU: Who Visited	3.990,-
MESSE-VIDEO	PREIS
DIE ROTE COUCH (Video + Promotionpaket)	2.240,-
DIE ROTE COUCH Voice-over-Vertonung	1.010,-
DIGITAL SPECIALS	PREIS
Whitepaper Basic/Full	1.930,-/2.540,-
Webinar	8.150,-

CONTENT-MARKETING auf INDUSTR.com	PREIS
<b>Titelbildsponsoring</b> <i>Titelbild auf Startseite des E&amp;E-Web-Magazins, inkl. Bewerbung des Sponsorings in 3 Newslettern, 1 Monat Präsenz im Kopfbereich</i>	2.550,-
<b>Bildsponsoring: Produkt des Monats</b> <i>Bildgalerie mit 3-5 Bildern, inkl. Bewerbung des Sponsorings in 3 Newslettern, 1 Monat Feature auf Startseite</i>	1.840,-
<b>Textpromotion: Storyboard</b> <i>Artikel zu Erfolgsgeschichte/Best-Practice inkl. Bewerbung der Promotion in 3 Newslettern, 1 Monat Feature auf Startseite</i>	1.430,-
<b>Videopromotion: Corporate- oder Produktclip</b> <i>Veröffentlichung &amp; Vermarktung Ihres Videos inkl. Bewerbung der Promotion in 3 Newslettern, 1 Monat Feature auf Startseite</i>	1.840,-

Preise in Euro zzgl. MwSt.

\* Messemonate: Februar, März, April, Juni, Oktober, November

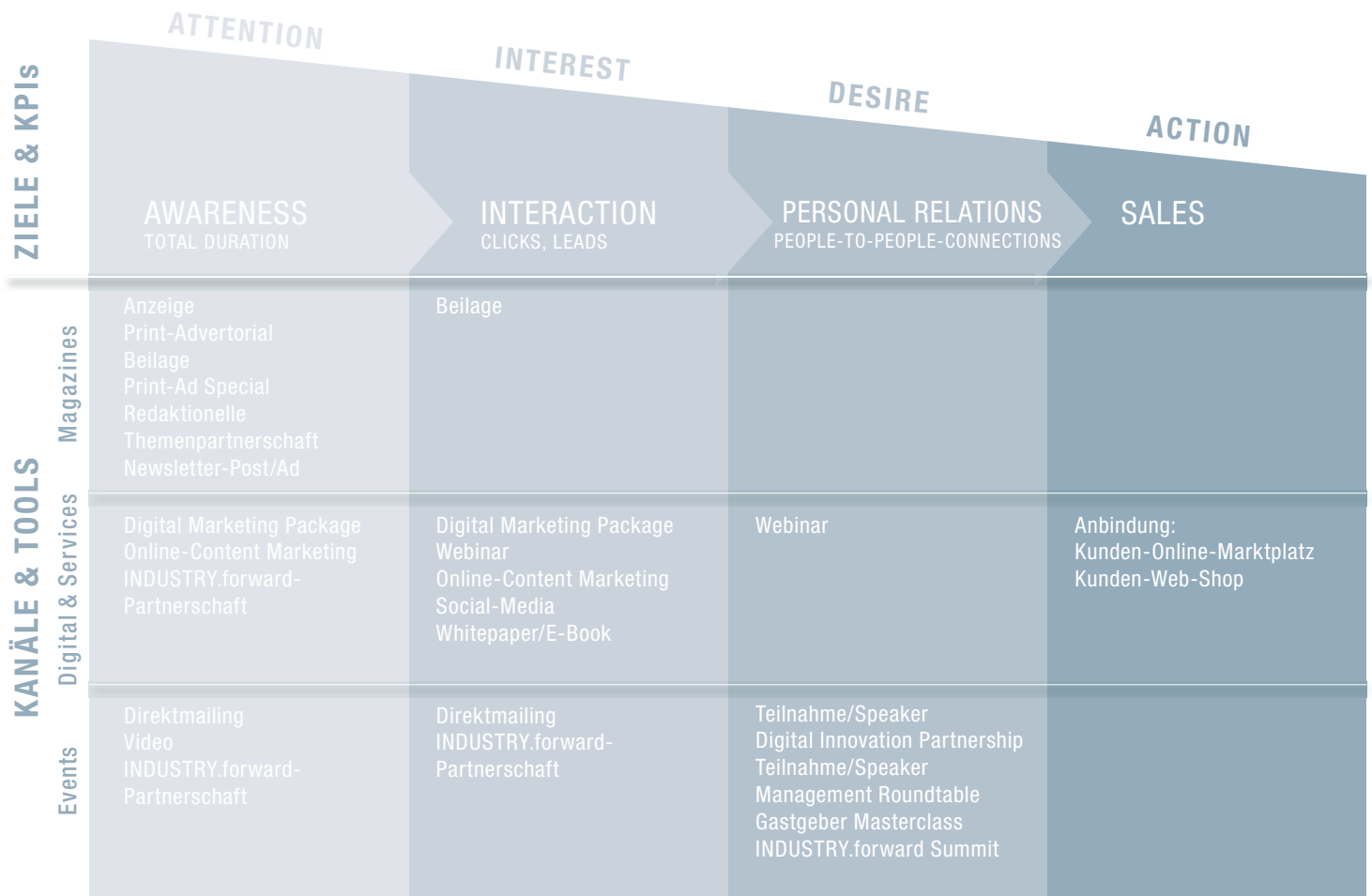
## DATEN FÜR E&Eweek-NEWSLETTER

Im E&Eweek-Newsletter besteht die Möglichkeit, Banner- und Textanzeigen mit einem Link zu versehen.

- Graphische Bannerunterlagen bitte als png- oder jpg-Datei im RGB-Farbmodus in der Größe 728 x 90 Pixel per E-Mail an [sales@publish-industry.net](mailto:sales@publish-industry.net)
- Der Ziel-Link ist für jeden Banner zu nennen.
- Maximale Banner-Dateigröße: 40 KB

- Für *Sponsored Post*:
  - Text mit mind. 350 Zeichen bis max. 750 Zeichen inkl. Leerzeichen
  - Überschrift max. 40 Zeichen
  - Dachzeile max. 30 Zeichen
  - Vorspann max. 160 Zeichen
  - Bild Querformat mit 180 dpi Auflösung mit kurzer Bildunterschrift
  - 3-5 passende Schlagwörter
  - Weiterführender Link zur Ziel-Website

# E&E ALS STARKER PARTNER FÜR IHR CAMPAIGNING ENTLANG DER CUSTOMER JOURNEY



# DIGITAL MARKETING PACKAGE

## AWARENESS SCHAFFEN, KAMPAGNEN STEUERN, VERTRIEBSKONTAKTE STEIGERN

Das Digital Marketing Package ist unser Komplettangebot für Ihr digitales Marketing. Als Basis Ihrer Pressearbeit, Content-Marketing-Maßnahmen und Campaigning-Aktivitäten sichert es Ihnen den Zugang zu den Industrie-Zielgruppen unserer Medienmarken A&D, E&E, Energy 4.0 und P&A.

### POWER PUBLISHING

- Persönliche Express-Mailbox für Pressemitteilungen
- SEO-Optimierung, Vertagung und Deep-Linking
- INDUSTR.com-Landingpage in Firmen-CI
- Veröffentlichungen auf INDUSTR.com und/oder Newsletter

### SUCCESS MONITORING

- Erfolgsmessung aller Beiträge
- Regelmäßige Clippings per E-Mail
- Persönliches Dashboard im Control Manager

### DIGITAL EXPERTISE

- Teilnahme an exklusiven Webinaren/Netzwerkveranstaltungen zu Kernfragen des Digitalen Marketings
- Unterstützung durch unsere Digital-Experten

### NEU: WHO VISITED (LEADS)

- Wer hat Ihre Artikel gelesen?
- Der Control Manager zeigt pro Artikel die Unternehmen an, die den Artikel gelesen haben.



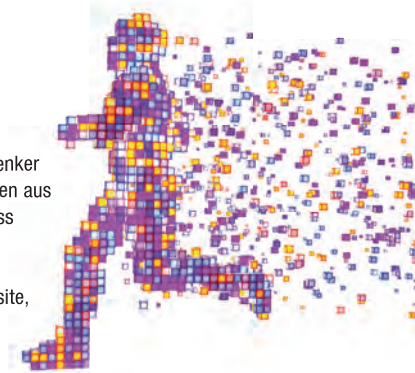


# EVENTS – 3. INDUSTRY.forward SUMMIT 2020

## PARTNER-PAKETE

Der INDUSTRY.forward Summit ist die Zukunftskonferenz der Industrie und findet am 14.10.2020 zum 3. Mal in Berlin statt. Über 150 Vordenker versammeln sich, um über neue Entwicklungen und Herausforderungen der Zukunft in der Industrie zu diskutieren und hochrangige Experten aus der Praxis auf der Bühne zu erleben (u.a. Frank Notz, Vorstand Human Resources Festo; Alexander Lapp, Global Manager Digital & eBusiness Lapp Group; Michael Marhofer, CEO ifm; Volker Biebelhausen, CTO Weidmüller; Werner Schwarz, CDO Gerolsteiner Brunnen).

Als Partner positionieren wir Sie auf dem INDUSTRY.forward Summit 2020 sowie in der umfangreichen, begleitenden Kommunikation (Website, Newsletter etc.) als führenden Kompetenzpartner für den digitalen Wandel in der Industrie. Gerne realisieren wir in diesem Zusammenhang auch individuelle Campaigningpakete, die Lead-Formate wie Webinare, Whitepaper oder interaktive Networking-Formate vor Ort (World-Café, Meet & Greet etc.) integrieren.



**14. OKTOBER 2020**

Platinum-Partner	Gold-Partner	Silber-Partner	Bronze-Partner
3 Summit-Tickets	3 Summit-Tickets	2 Summit-Tickets	1 Summit-Ticket
Platzierung von give-aways	Platzierung von give-aways	Platzierung von give-aways	Platzierung von give-aways
2 Artikel INDUSTRY-forward.com	1 Artikel INDUSTRY-forward.com	1 Artikel INDUSTRY-forward.com	1 Artikel INDUSTRY-forward.com
2 Newsletter-Posts	1 Newsletter-Post	1 Newsletter-Post	1 Newsletter-Post
Partner-Kommunikation & Logo-Präsenz gesamte Laufzeit (Website, Newsletter, Konferenz)	Partner-Kommunikation & Logo-Präsenz gesamte Laufzeit (Website, Newsletter, Konferenz)	Partner-Kommunikation & Logo-Präsenz gesamte Laufzeit (Website, Newsletter, Konferenz)	Partner-Kommunikation & Logo-Präsenz gesamte Laufzeit (Website, Newsletter, Konferenz)
Infostand auf dem Summit für face-to-face-Kontakte	Infostand auf dem Summit für face-to-face-Kontakte	Infostand auf dem Summit für face-to-face-Kontakte	
Branding: Diskussions-Panel	Branding: Pfefferminz/Schokolade	Branding: Namensschilder	
2 Speakers-Dinner-Tickets	2 Speakers-Dinner-Tickets		
1 Vertreter auf der Bühne in einem der Diskussions-Panels (45 Min.)	1 Live-Präsentlot: Ramp-up-Session (5 Min.)		
<b>10.000 EUR</b>	<b>7.500 EUR</b>	<b>5.000 EUR</b>	<b>3.500 EUR</b>

# EVENTS – NETZWERKE

## NETWORKING, LEARNING, BENCHMARKING

publish-industry organisiert seit vielen Jahren sehr erfolgreich verschiedene Netzwerke mit ständigen Teilnehmerkreisen. Aktuell treffen sich hochkarätige Vertreter von Technologieunternehmen zu verschiedenen Themenkreisen bei insgesamt 20 Veranstaltungen im Jahr. Lernen Sie unsere Netzwerke kennen und werden Sie Teil des Austausches! Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben.



### Management-Roundtable (MRT)

**A&D-Management Roundtable** – *Das Netzwerk für Führungskräfte in der Automatisierung*

**E&E-Management Roundtable** – *Das Netzwerk für Führungskräfte in der Elektronikindustrie*

**P&A-Management Roundtable** – *Das Netzwerk für Führungskräfte in der Prozessindustrie*

**Energy 4.0-Management Roundtable** – *Das Netzwerk für Führungskräfte in der Energiebranche*

Kostenbeitrag pro MRT (3-4 Veranstaltungen/Jahr): 7.500,-/Jahr

### Digital Innovation Partnership (DIP)

#### Sales & Marketing 4.0 (DIP 1)

Wie die Digitalisierung den Marktangang und die Schnittstelle zum Kunden in Industrieunternehmen verändert

#### Business Model Innovation (DIP 2)

Wie die Digitalisierung die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in Industrieunternehmen verändert

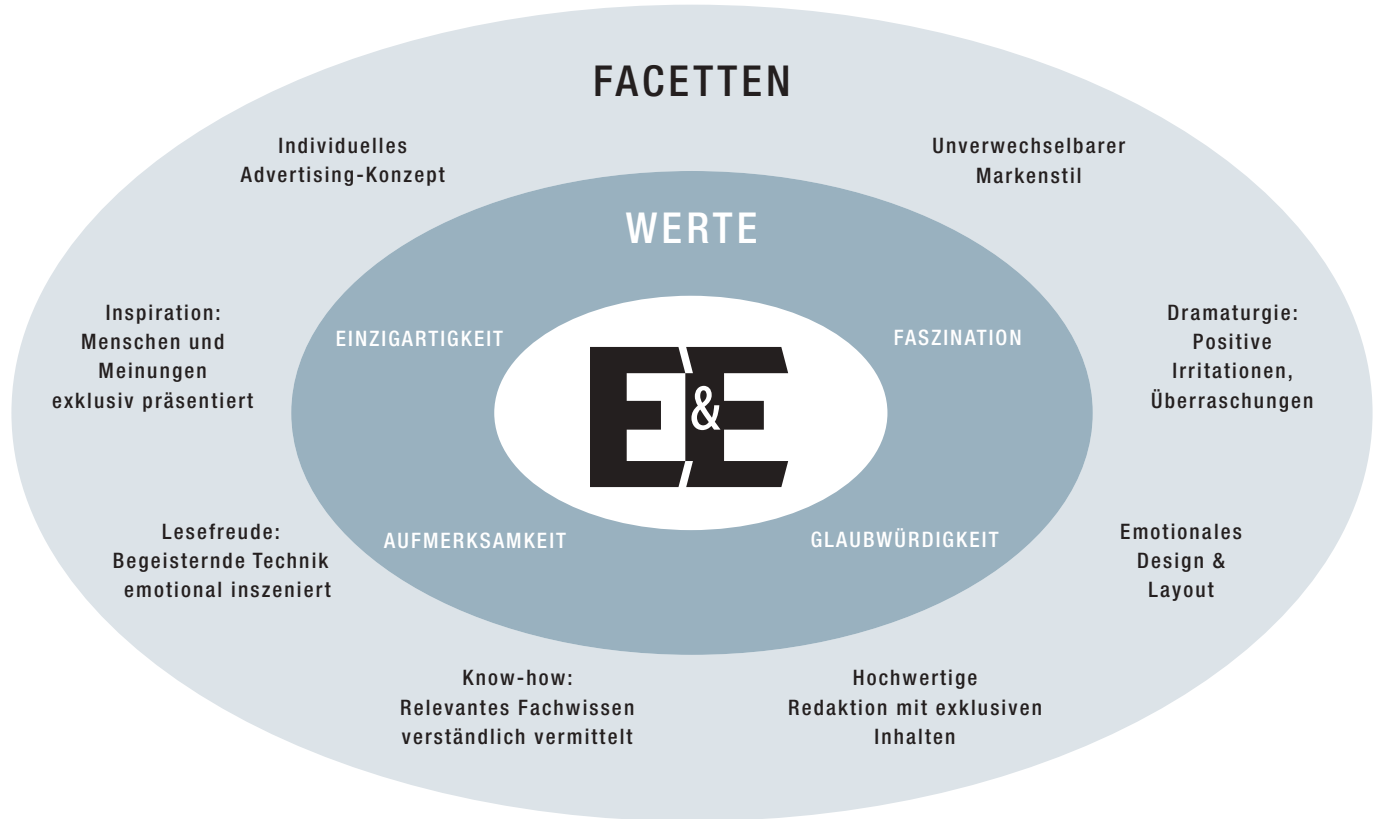
#### Reinventing Organizations (DIP 3)

Wie die Digitalisierung die Kultur, Organisation, Führung und Arbeitswelt in Unternehmen herausfordert und wir den Wandel aktiv gestalten

Kostenbeitrag pro DIP (4 Veranstaltungen/Jahr): 9.900,-/Jahr



# E&E MARKENVERSPRECHEN



**Aufmerksamkeitsstark, faszinierend, inspirierend –  
E&E als Triebfeder des Fortschritts in den Spitzentechnologien.**

# E&E ANSPRECHPARTNER



**Bernhard Haluschak**  
Managing Editor E&E  
Tel. +49.151.582119-28  
b.haluschak@publish-industry.net

**Anna Gampenrieder**  
**Ragna Iser**  
**Demian Kutzmutz**  
**Dana Neitzke**  
Pressemeldungen

Tel. +49.151.582119-23, a.gampenrieder@publish-industry.net  
Tel. +49.151.582118-98, r.iser@publish-industry.net  
Tel. +49.151.582119-37, d.kutzmutz@publish-industry.net  
Tel. +49.151.582119-30, d.neitzke@publish-industry.net  
newsdesk@publish-industry.net



**Saskia Albert**  
Director Sales E&E  
Tel. +49.151.582119-18  
s.albert@publish-industry.net

**Klement Bezdeka**  
**Beatrice Decker**  
**Caroline Häfner**  
**Andy Korn**  
**Maja Pavlovic**

Tel. +49.151.582118-99, k.bezdeka@publish-industry.net  
Tel. +49.151.582119-13, b.decker@publish-industry.net  
Tel. +49.151.582119-14, c.haefner@publish-industry.net  
Tel. +49.151.582119-33, a.korn@publish-industry.net  
Tel. +49.151.582119-17, m.pavlovic@publish-industry.net



**Ilka Gärtner**  
Inside Sales E&E  
Tel. +49.151.582119-21  
sales@publish-industry.net

**Isabell Diedenhofen**  
**Franziska Gallus**

Tel. +49.151.582119-38, sales@publish-industry.net  
Tel. +49.151.582119-16, sales@publish-industry.net

publish-industry Verlag GmbH · Machtlfinger Straße 7 · 81379 München, Germany · [www.publish-industry.net](http://www.publish-industry.net) · Tel. +49.151.582119-00 · [info@publish-industry.net](mailto:info@publish-industry.net)

